

第37回研究会

日 時： 平成24年 6月23日 (土) 13:30~17:40

会 場： 同志社大学・室町キャンパス寒梅館 2F 201 室

(詳細地図：http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_access.html)

京都市営地下鉄今出川駅 2 番出口を出て、北へ徒歩1分。Tel. 075-251-3199)

プログラム

1. 講 演 13:30~17:40

(1) 軸受技術が鍵となるシステム及び技術課題

“超”を目指す軸受技術研究会主査
同志社大学
舞鶴工業高等専門学校
京都大学名誉教授

森 淳暢 氏
平山 朋子 氏
野間 正泰 氏
矢部 寛 氏

(2) 転がり軸受用ころの転動面および端面の最適形状設計に関する研究

NTN 株式会社

藤原 宏樹 氏

(3) 多孔質材料を用いた LCD ガラス搬送用非接触浮上装置について

東京大学
TOTO 株式会社
オイレス工業株式会社
東京理科大学
東京理科大学

津野 洋明 氏
天野 一貴 氏
平山 琢哉 氏
柚谷 啓 氏
吉本 成香 氏

(4) 空気浮上式ガラス基板搬送装置におけるガラス基板の浮上・変形特性

株式会社ジェイテクト
同志社大学
同志社大学
元・京都大学, 大阪電気通信大学

大岩 尚樹 氏
平山 朋子 氏
松岡 敬 氏
矢部 寛 氏

2. 技術交流会

ふところ： 参千圓

以上